

2018年10月29日

サイプレス、2018年度第3四半期の業績を発表

組み込みソリューションのリーダーであるサイプレス セミコンダクタ社 (米国カリフォルニア州サンノゼ、NASDAQ: CY) は2018年10月25日 (米国時間)、2018年度第3四半期の業績を発表しました。

- 売上高は過去最高の6億7,300万ドルで前四半期比7.8%増、前年比では11.3%増
- GAAPおよび非GAAPの粗利益率はそれぞれ38.6%と47.0%で、前年比3.90ポイントと4.00ポイントの上昇
- GAAPおよび非GAAPの希薄化後1株当たり利益 (EPS) は、それぞれ前年比10セントと13セント増加し、0.14ドルと0.40ドルに
- 車載分野の売上高は、前四半期比8.3%増、前年比では12.8%増

サイプレスの社長兼最高経営責任者であるHassane El-Khouryは、「当四半期、当社は再び過去最高の売上高を達成しながら、粗利益率、営業利益率、キャッシュフローも引き続き増加させることができました。これは、当社が妥協することなく事業の遂行に取り組んできた結果です。サイプレスの高度に差別化されたConnect (通信)、Compute (コンピューティング) およびStore (メモリ) ソリューションポートフォリオを強化していくという当社の戦略と投資が、成果をあげつつあります。デザイン アクティビティが前年比で23%増加しており、第4四半期に向けたデザインパイプラインが好調な状況です。当社のNAND型フラッシュ事業に関して合弁会社を設立するという本日の発表などにも示されるように、重点分野を絞り込むための継続的な取り組みにより、車載、産業、IoTという当社がターゲットとする高成長市場において、当社は優位なポジションをとっています」と述べています。

当四半期の売上高および利益を過去の比較数値と併せて以下に示します。

(単位:千、ただし1株当たりの数値を除きます)

	GAAP ¹			非GAAP ²		
	2018年度 第3四半期	2018年度 第2四半期	2017年度 第3四半期	2018年度 第3四半期	2018年度 第2四半期	2017年度 第3四半期
売上高	\$673,035	\$624,090	\$604,574	\$673,035	\$624,090	\$604,574
粗利益率	38.6%	37.5%	34.7%	47.0%	46.3%	43.0%
営業利益率	11.2%	8.1%	6.8%	24.7%	22.3%	19.0%
純利益 (損失)	\$50,695	\$27,706	\$13,016	\$152,725	\$124,964	\$98,980
希薄化後EPS (損失)	\$0.14	\$0.07	\$0.04	\$0.40	\$0.33	\$0.27

第3四半期累計の売上高および利益を過去の比較数値と併せて以下に示します。

(単位:千、ただし1株当たりの数値を除きます)

	GAAP ¹		非 GAAP ²	
	3 四半期累計		3 四半期累計	
	2018 年度 第3 四半期	2017 年度 第3 四半期	2018 年度 第3 四半期	2017 年度 第3 四半期
売上高	\$1,879,366	\$1,730,224	\$1,879,366	\$1,730,224
粗利益率	37.6%	32.3%	46.4%	41.1%
営業利益率	8.6%	2.1%	22.3%	15.7%
純利益 (損失)	\$87,478	\$(46,902)	\$377,984	\$219,573
希薄化後 EPS (損失)	\$0.23	\$(0.14)	\$1.01	\$0.61

- 2018 年度には、一定の費用が売上原価の一部として分類変更されました。過去の業績は、2018 年度の表示に合わせて調整されています。
- 詳細は英文リリースの「GAAP 財務指標から非 GAAP 財務指標への調整について」の諸表（「非 GAAP 差異調整表」）を参照してください。

事業レビュー

第3四半期にサイプレスは、IoT 向けの Connect (通信)、Compute (コンピューティング) および Store (メモリ) ポートフォリオの拡充と、エコシステム パートナーとの協業によるポジショニングの強化、また、車載グレードの品質と信頼性を提供するという当社の集中戦略を実行することで、主要顧客の獲得を達成しています。以下はそのハイライトです。

- サイプレスは Arm®との協業を拡大し、サイプレスが市場をリードするコンピューティングおよびコネクティビティ ハードウェアをベースとした IoT エッジノードのセキュアで使い易い管理ソリューションを実現しました。同ソリューションは、Arm Pelion™ IoT プラットフォームを、サイプレスの超低消費電力でデュアル コア搭載の PSoC® 6 マイクロコントローラー (MCU) と CYW4343W Wi-Fi®および Bluetooth®のコンボ ソリューションを統合し、安定したワイヤレス接続を実現します。PSoC 6 は、Arm Platform Security Architecture (PSA) が定める最高水準のデバイス保護に準拠した、ハードウェア ベースのセキュリティを提供します。サイプレスと Arm 社は今月開催された Arm TechCon イベントの Arm ブースで、PSoC 6 MCU と Pelion IoT プラットフォームを統合して実現したハードウェア ベースのオンボード セキュリティと通信のデモンストレーションを行いました。
- サイプレスは、Alibaba 社の組み込み IoT オペレーティング システムである AliOS Things のサポートを開始し、IoT ソリューション向けにクラウド接続製品を拡充しました。これにより開発者は、Alibaba グループのクラウド コンピューティング部門である Alibaba Cloud への接続を簡素化しながら、サイプレスのプログラマブル PSoC マイクロコントローラーの柔軟なコンピューティングおよびセキュリティ機能に加え、業界をリードする Wi-Fi および Bluetooth ポートフォリオの安定した無線接続性能を利用して、差別化製品の開発を行えるようになりました。また、Alibaba グループと協業して Alibaba グループの TMALL マーケットにオンラインストアを開設し、中国における販売網の拡大を行っています。
- サイプレスは、ワイヤレス イヤホンおよびヒアラブル デバイスに最先端性能を実現する Bluetooth オーディオ製品を発表しました。新しい Wireless Audio Stereo Synchronization (WASS™) アプリケーション、CYW20721 Bluetooth および Bluetooth Low Energy (BLE) Audio MCU をベースにしたこのソリューションを利用することで、ワイヤレス イヤホンに安定した無線接続性能を提供します。この MCU は、競合するチップの最大 2 倍の接続レンジを可能にし、WASS アプリケーションとの組み合わせにより卓越したクロスボディ性能を実現するため、スマートデバイスが後ろポケットや手首にあっても安定した音声再生を楽しむことができます。またこの MCU は、競合するチップの半分程度の消費電力を実現しており、再生時間を倍にしたり、あるいはバッテリーを小型化してフォームファクターをより洗練されたものにしたりすることができ

ます。

- 車載機器のサプライヤーである矢崎ノースアメリカ社は、同社の大手アメリカ車メーカー向けインストルメント クラスタに、サイプレスのインストルメント クラスタ ソリューションを採用し最新グラフィックスを実現しました。矢崎ノースアメリカ社は、サイプレスの 5 個のチップを組み合わせることで、デュアル ディスプレイ駆動と、車載グレードの安全性に準拠した瞬時にオンとなるメモリ性能を実現しています。このサイプレス ソリューションは、Traveo™ MCU をベースに、マルチチップ パッケージ (MCP) 内に 2 つの高帯域幅 HyperBus™メモリと安全性の高い電気操作をサポートするアナログ パワーマネジメント IC (PMIC)、システム管理サポート用の PSoC MCU を統合したものです。
- サイプレスの製造およびサポート業務が自動車品質に関する最新の IATF16949:2016 および ISO9001:2015 認証を取得しました。国際規格団体と International Automotive Task Force が協同で作成した IATF 16949 は、自動車セクターの品質管理システムに関する業界最高の規格です。これは部品の性能の信頼性を保証するもので、自動車システムのフェイルセーフ運用を実現可能するために不可欠なものです。
- サイプレスは 2018 年 10 月 18 日に、総額 3,980 万ドル、1 株当たり 0.11 ドルの現金配当金を、2018 年 9 月 27 日の営業終了時の当社普通株式の登録所有者に支払いました。この配当金は、2018 年 9 月 28 日時点で年間益回り 3.0%に相当します。

売上高概要

(単位:千、ただし%を除きます)

(未監査)

	四半期			前四半期比	前年同期比
	2018 年 9 月 30 日 締め	2018 年 7 月 1 日 締め	2017 年 10 月 1 日 締め		
ビジネス ユニット¹					
MCD	\$413,413	\$368,526	\$373,584	12.2%	10.7%
MPD	\$259,622	\$255,564	\$230,990	1.6%	12.4%
合計	<u>\$673,035</u>	<u>\$624,090</u>	<u>\$604,574</u>	7.8%	11.3%

最終市場

産業	19.6%	19.0%	17.7%
車載	31.0%	30.8%	30.6%
民生	32.0%	31.3%	34.8%
エンタープライズ	17.4%	18.9%	16.9%
合計	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>

1. マイクロコントローラーおよびコネクティビティ部門 (「MCD」) には、マイクロコントローラー、ワイヤレス コネクティビティ、USB の製品が含まれ、メモリ製品部門 (「MPD」) には、RAM、フラッシュ、AgigA Tech 社製品が含まれます。

2018 年度第 4 四半期の財務見通し

サイプレスの 2018 年度第 4 四半期における財務業績は、次の通りとなる見通しです。

	GAAP ¹	非 GAAP
売上高	5 億 8,500 万ドル～6 億 1,500 万ドル	
粗利益率	38.0%～39.0%	47.0%～48.0%
希薄化後 EPS	\$0.07～\$0.11	\$0.31～\$0.35

1. GAAP 財務見直しには、SK hynix system ic Inc.の合併会社への、予定されている当社の NAND 事業の売却による影響は含まれていません。この売却は、2019 年度第 1 四半期までに完了しない見込みです。

非 GAAP 財務指標および将来予測の記述につきましては、原文リリース (英語) を参照してください。

再編費用、資産減損、繰延報酬資産および負債の価額の変化、株式付与の変更による株式報酬の影響、非 GAAP 調整の税金への影響など、GAAP 財務指標の将来予測に必要な特定の重要項目の時期と額は本質的に予想不可能なものであるか、当社の統制が及ばないものであり、当社の財務業績に大きな影響を与えることがあります。

サイプレスとつながろう

- Twitter: [@NipponCypress](#)
- Facebook: [CypressJapan](#)

サイプレスについて

サイプレスは、世界で最も革新的な車載や産業機器、ホーム オートメーションおよび家電、民生機器および医療機器製品向けに、最先端の組み込みシステム ソリューションを提供するリーディング カンパニーです。サイプレスのプログラマブル システムオンチップや汎用マイコン、アナログ IC、ワイヤレスおよび USB ベースのコネクティビティ ソリューション、高い信頼性と高性能を提供するメモリ製品は、差別化製品の開発と早期市場参入を支援します。サイプレスは、ベストクラスのサポートとエンジニアリング リソースをグローバルに提供し、世界各国のイノベーターおよび独創的なユーザーが、従来市場を破壊しまったく新しい製品カテゴリを歴史的なスピードで市場投入できるよう支援します。詳細はサイプレスのウェブサイト (japan.cypress.com) をご覧ください。

###

Cypress や Cypress のロゴは、サイプレス セミコンダクタ社の登録商標です。その他すべての名称は、それぞれの所有者に帰属します。

サイプレスお問い合わせ先:

サイプレスセミコンダクタ info-japan@cypress.com